VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM

GEBIET DES PATENTWESENS

PCT

REC'D 2 8 MAR 2006

WIPO PCT

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

(Kapitel II des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts 2003P18131WO	WEITERES VORG	GEHEN	siehe Formblatt PCT/IPEA/416					
Internationales Aktenzeichen PCT/EP2005/000884	Internationales Anmeld 28.01.2005	edatum (<i>TagMonat/Jahr</i>)	Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) 03.02.2004					
Internationale Patentklassifikation (IPC) oder nationale Klassifikation und IPC INV. B23K1/00 B23K1/002 B23K1/005 F01D5/00 B23P6/00								
Anmelder SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT et al.								
 Bei diesem Bericht handelt es sich um den internationalen vorläufigen Prüfungsbericht, der von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde nach Artikel 35 erstellt wurde und dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt wird. 								
2. Dieser BERICHT umfaßt insgesar	mt 8 Blätter einschließ	lich dieses Deckblatts.						
,								
 a. \int (an den Anmelder und das Internationale B\u00fcro gesandt) insgesamt 3 Bl\u00e4tter; dabei handelt es sich um Bl\u00e4tter mit der Beschreibung, Anspr\u00fcchen und/oder Zeichnungen, die ge\u00e4ndert wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, und/oder Bl\u00e4tter mit Berichtigungen, denen die Beh\u00f6rde zugestimmt hat (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsvorschriften). 								
Blätter, die frühere Blätter ersetzen, die aber aus den in Feld Nr. 1, Punkt 4 und im Zusatzfeld angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde eine Änderung enthalten, die über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.								
b. (nur an das Internationale Büro gesandt) insgesamt (bitte Art und Anzahl der/des elektronischen Datenträger(s) angeben), der/die ein Sequenzprotokoll und/oder die dazugehörigen Tabellen enthält/enthalten, nur in elektronischer Form, wie im Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll angegeben (siehe Abschnitt 802 der Verwaltungsvorschriften).								
4. Dieser Bericht enthält Angaben zu	ı folgenden Punkten:							
☐ Feld Nr. I Grundlage des E								
☐ Feld Nr. II Priorität								
⊠ Feld Nr. III Keine Erstellung Anwendbarkeit	g eines Gutachtens übe	er Neuheit, erfinderische	Tätigkeit und gewerbliche					
☐ Feld Nr. IV Mangelnde Einh	☐ Feld Nr. IV Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung							
	Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Arikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung							
☐ Feld Nr. VI Bestimmte angeführte Unterlagen								
☐ Feld Nr. VII Bestimmte Män	gel der internationalen	Anmeldung						
□ Feld Nr. VIII Bestimmte Bem	erkungen zur internatio	nalen Anmeldung						
Datum der Einreichung des Antrags		Datum der Fertigstellung	dieses Berichts					
20.09.2005		27.03.2006						
Name und Postanschrift der mit der internation Prüfung beauftragten Behörde	onalen vorläufigen	Bevollmächtigter Bediens	teter					
Europäisches Patentamt D-80298 München		Jeggy, T	egan Per					
Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 52369 Fax: +49 89 2399 - 4465	o6 epmu d	Tel. +49 89 2399-7341	Figure 20110 . Till					
			•					

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP2005/000884

	Feld Nr. I	Grundlage des Berichts
1.	Hinsichtlich eingereicht	n der Sprache beruht der Bericht auf der internationalen Anmeldung in der Sprache, in der sie wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.
	bei dei □ inte □ Ver	ericht beruht auf einer Übersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache, res sich um die Sprache der Übersetzung handelt, die für folgenden Zweck eingereicht worden ist: ernationale Recherche (nach Regeln 12.3 und 23.1 b)) röffentlichung der internationalen Anmeldung (nach Regel 12.4) ernationale vorläufige Prüfung (nach Regeln 55.2 und/oder 55.3)
2.	Anmeldear	n der Bestandteile * der internationalen Anmeldung beruht der Bericht auf <i>(Ersatzblätter, die dem</i> mt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts als ch eingereicht" und sind ihm nicht beigefügt):
	Beschreibu	ng, Seiten
	1-12	in der ursprünglich eingereichten Fassung
	Ansprüche,	, Nr.
	1-10	eingegangen am 20.09.2005 mit Schreiben vom 19.09.2005
	Zeichnunge	en, Blätter
	1, 2	in der ursprünglich eingereichten Fassung
	□ einem Sequenzpr	Sequenzprotokoll und/oder etwaigen dazugehörigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das otokoll
3.	☐ Bes ☐ Ans ☐ Zei ☐ Sec	and der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: schreibung: Seite sprüche: Nr. chnungen: Blatt/Abb. quenzprotokoll <i>(genaue Angaben)</i> : vaige zum Sequenzprotokoll gehörende Tabellen <i>(genaue Angaben)</i> :
4.	aufgelistete Auffassung (Regel 70.2 Bes D Ans Zei Sec	Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der diesem Bericht beigefügten und nachstehend en Änderungen erstellt worden, da diese aus den im Zusatzfeld angegebenen Gründen nach gider Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgehen 2 c)). Sechreibung: Seite sprüche: Nr. chnungen: Blatt/Abb. quenzprotokoll (genaue Angaben): vaige zum Sequenzprotokoll gehörende Tabellen (genaue Angaben):
		Punkt 4 zutrifft, können einige oder alle dieser Blätter mit der Bemerkung "versehen werden.

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP2005/000884

	Feld Nr. III Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit					
١.	Folg erfin	gende Teile der Anmeldung wurd nderischer Tätigkeit beruhend (n	den r icht (nicht daraufhin geprüft, ob die beanspruchte Erfindung als neu, auf offensichtlich) und gewerblich anwendbar anzusehen ist:		
		die gesamte internationale Ann	neldu	ing,		
	\boxtimes	Ansprüche Nr. 4-7				
		Begründung:				
		Die gesamte internationale Anmeldung, bzw. die obengenannten Ansprüche Nr. beziehen sich auf den nachstehenden Gegenstand, für den keine internationale vorläufige Prüfung durchgeführt werden braucht (genaue Angaben):				
	\boxtimes	Die Beschreibung, die Ansprüche oder die Zeichnungen (machen Sie bitte nachstehend genaue Angaben) oder die obengenannten Ansprüche Nr. 4-7 sind so unklar, daß kein sinnvolles Gutachten erstellt werden konnte (genaue Angaben):				
		siehe Beiblatt				
		Die Ansprüche bzw. die obengenannten Ansprüche Nr. sind so unzureichend durch die Beschreibung gestützt, daß kein sinnvolles Gutachten erstellt werden konnte.				
		Für die obengenannten Ansprüche Nr. wurde kein internationaler Recherchenbericht erstellt.				
		Das Nucleotid- und/oder Aminosäuresequenzprotokoll entspricht nicht dem in Anhang C zu den Verwaltungsvorschriften vorgeschriebenen Standard, weil				
		die schriftliche Form		nicht eingereicht wurde.		
				nicht dem Standard entspricht.		
		die computerlesbare Form		nicht eingereicht wurde.		
				nicht dem Standard entspricht.		
		Die Tabellen zum Nucleotid- ur Form vorliegen, entsprechen ni technischen Anforderungen.	id/od cht c	er Aminosäuresequenzprotokoll, sofern sie nur in computerlesbarer len in Anhang C-bis zu den Verwaltungsvorschriften vorgeschriebenen		
		siehe Beiblatt für weitere Angal	oen.			

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP2005/000884

Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Feststellung

Neuheit (N)

Ja: Ansprüche 1-3,8-10

Nein: Ansprüche

Erfinderische Tätigkeit (IS)

Ja: Ansprüche 1-3,8-10

Gewerbliche Anwendbarkeit (IA)

Nein: Ansprüche Ja: Ansprüche: 1-3,8-10

Nein: Ansprüche:

2. Unterlagen und Erklärungen (Regel 70.7):

siehe Beiblatt

Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Zur Klarheit der Patentansprüche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Ansprüche in vollem Umfang durch die Beschreibung gestützt werden, ist folgendes zu bemerken:

siehe Beiblatt

Zu Punkt III

Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit

III.1 Ansprüche 4-7 sind im Widerspruch mit Anspruch 1.

Anspruch 1 definiert tatsächlich, daß der Temperaturgradient durch Bestrahlung des Lotes durch einen Laser erfolgt. Anspruch 4 definiert, daß der Temperaturgradient mittels eines optischen Heizvorgangs hergestellt wird, d.h. der Gegenstand des Anspruchs 4 ist breiter als den Gegenstand des Anspruchs 1, da Anspruch 1 klar nur die Verwendung eines Lasers zur Erzeugung dieses Temperaturgradients definiert, d.h. andere Lichtquellen sind nicht mehr im Gegenstand des Anspruchs 1 enthaltet. Ansprüche 5-7 definieren die Verwendung alternativer Vorrichtungen zum Erzeugen eines solchen Temperaturgradients, die auch nicht mehr im Gegenstand des Anspruchs 1 enthaltet sind.

Der Anmelder sollte diese Ansprüche streichen, da Anspruch 1 klar nur eine Möglichkeit definiert, um einen Temperaturgradient im zu reparierenden Bauteil zu erzeugen. In diesem Bescheid werden Ansprüche 4-7 nicht geprüft (siehe Punkt V.2).

Zu Punkt VIII

Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

VIII.1 Anspruch 1 ist nicht klar (Artikel 6 PCT). Anspruch 1 definiert tatsächlich ein Reparaturverfahren zum Reparieren eines Bauteils, in dem während der Wärmeeinwirkung ein Temperaturgradient (durch Bestrahlung des Lots durch einen Laser) im Bereich der zu reparierenden Stelle derart erzeugt wird, zur Erzeugung einer gerichteten Mikrostruktur in der reparierten Stelle, die dieselbe gerichtete Mikrostruktur wie das umgebende Basismaterial aufweist, d.h. eine Klare Definition eines Verfahrenschrittes durch das Ergebnis. Es geht dann nicht klar hervor, welche Parameter des Lasers der Fachmann regeln sollte, um eine solche Temperaturgradient zu erzeugen, so daß ein solches Ergebnis erreicht wird.

In der Beschreibung (Seite 8, Zeile 23 - Seite 9, Zeile 7), wenn der Temperaturgradient durch einen Laserstrahl erzeugt wird, sollte entweder die Geschwindigkeit des bewegten Laserstrahles oder die Laserleistung so gewählt werden, daß dieses Ergebnis erreicht wird.

In diesen Bescheid wird Anspruch 1 mit diesen folgenden zusätzlichen Merkmale geprüft (im Bold-Italic geschrieben); siehe Punkt V.2:

Anspr. 1: Reparaturverfahren zum Reparieren ... < siehe Anspruch 1 > ... des
Bauteils (1) erfolgt, wobei <u>die Geschwindigkeit des bewegten</u>

<u>Laserstrahles oder die Laserleistung so gewählt wird, daß ein</u>

<u>Temperaturgradient im Bereich der zu reparierenden stelle erzeugt</u>

<u>wird, so daß dieselbe gerichtete Mikrostrukture in der reparierten</u>

<u>Stelle wie das umgebende Basismaterial erzeugt wird</u>.

Zu Punkt V

Begründete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

V.1 Genannte Dokumente

Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen :

D1: US-A-6 050 477 (R. BAUMANN ET AL) 18. April 2000 (2000-04-18)

D2: US-A-4 705 203 (C.C. MCCOMAS ET AL) 10. November 1987 (1987-11-10)

D3: US 2003/075587 A1 (R.W. SMASHEY ET AL) 24. April 2003 (2003-04-24)

V.2 Ansprüche 1-8

Dokument D1, das als nächstliegender Stand der Technik angesehen wird, offenbart (Figuren 1a-b und 2) ein Reparaturverfahren zum Reparieren eines Bauteils (11; Figur 2; Spalte 3, Zeilen 4-9), von dem sich der Gegenstand des Anspruchs 1 dadurch unterscheidet, daß das Verfahren zusätzliche Schritte aufweist:

- a- die Wärmeeinwirkung durch Bestrahlung des an der zu reparierenden Stelle aufgebrachten Lots durch ein Laser erfolgt,
- b- wobei ein Aufschmelzen des Lotes nicht jedoch des Basismaterials des Bauteils erfolgt,
- c- wobei <u>die Geschwindigkeit des bewegten Laserstrahles oder die</u>

 <u>Laserleistung so gewählt wird, daß ein Temperaturgradient im Bereich der zu reparierenden stelle erzeugt wird, so daß dieselbe gerichtete</u>

 <u>Mikrostrukture in der reparierten Stelle wie das umgebende Basismaterial erzeugt wird</u>

Die mit der vorliegenden Erfindung zu lösende Aufgabe kann somit darin gesehen werden, ein alternatives Reparaturverfahren zum reparieren eines Bauteiles zu schaffen, mit dem beschädigten Bauteil, welche ein Basismaterial mit einer gerichteten Struktur umfassen auch repariert werden können.

Die in Anspruch 1 der vorliegenden Anmeldung für diese Aufgabe vorgeschlagene Lösung beruht aus den folgenden Gründen auf einer erfinderischen Tätigkeit (Artikel 33(3) PCT):

a- D1 offenbart eine erste Lösung zu dieser Aufgabe, wobei der Temperaturgradient mittels eines induktiven Heizvorgangs hergestellt wird (Figuren 1a-b). D3 offenbart auch eine andere Lösung dieser Aufgabe, wobei der Temperaturgradient mittels eines Lasers hergestellt wird. Das im d3 offenbarte Verfahren beschreibt nicht das Aufbringen des Lotes am Basismaterial vor der Wärmebestrahlung, sondern das Schmelzen des Lotes mit dem Laserstrahl, so daß das geschmolzene Lot direkt auf die zu reparierende Stelle aufgebracht wird. Der ganze Bauteil ist in D3 vorgewärmt (siehe Absatz [0026]). Die Kombination der Dokumente D1 und D3 führt nicht zu dem Gegenstand des Anspruchs 1, da der Fachmann alle im D3 ganz beschriebene Schritte des Verfahrens verwendet wurde, d.h. nicht nur die Einsetzug des induktiven Heizvorgangs bei dem Laser, sondern auch das aufbringen des Lotes auf die zu reparierende Stelle.

Die Ansprüche 2-3 und 8-10 sind vom Anspruch 1 abhängig und erfüllen damit

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT (BEIBLATT)

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2005/000884

ebenfalls die Erfordernisse des PCT in bezug auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit (Artikel 33 (2-3) PCT.

5

PCT/EP2005/000884

1

Patentansprüche

- 1. Reparaturverfahren zum Reparieren eines Bauteils (1), welches ein Basismaterial mit einer gerichteten Mikrostruktur umfasst,
- bei dem ein Lot (7, 17) im Bereich einer zu reparierenden Stelle (3) aufgebracht wird, wobei das Lot (7, 17) einen Bestandteil umfasst, dessen Schmelztemperatur niedriger ist als die
- 10 Schmelztemperatur des Basismaterials, und anschließend mittels Wärmeeinwirkung mit dem Bauteil (1) verlötet wird, die durch Bestrahlung des Lots (7, 17) durch einen Laser erfolgt,
- wobei ein Aufschmelzen des Lotes (7), nicht jedoch des Basismaterials des Bauteils (1) erfolgt, wobei während der Wärmeeinwirkung ein Temperaturgradient im Bereich der zu reparierenden Stelle derart erzeugt wird, zur Erzeugung einer gerichteten Mikrostruktur in der
- 20 reparierten Stelle (3), die dieselbe gerichtete Mikrostruktur wie das umgebende Basismaterial aufweist.
- 25 2. Reparaturverfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
- der Temperaturgradient derart ausgerichtet ist, dass er in Richtung der Orientierung der gerichteten Mikrostruktur des 30 Basismaterials des Bauteils (1) verläuft:

Printed: 22-03-2006 8131WO

2

- 3. Reparaturverfahren nach Anspruch 1 oder Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass
- das Lot (17) einen ersten Bestandteil mit einer Schmelztemperatur, die niedriger ist, als die Schmelztemperatur des
 Basismaterials des Bauteils (1), und einen zweiten Bestandteil mit einer hohen Widerstandsfähigkeit und einer Schmelztemperatur, die über der Schmelztemperatur des ersten Bestandteils aber unterhalb der Schmelztemperatur des Basisnaterials bis hin zur Schmelztemperatur des Basismaterials
 liegt, umfasst und dass das Lot (17) derart im Bereich der zu
 lötenden Stelle aufgebracht wird, dass der Anteil an erstem
 Bestandteil im Lot (17) in der Nähe (18) des Basismaterials
 höher ist, als in einem vom Basismaterial weiter entfernten
 Bereich (19).
 - 4. Reparaturverfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, bei dem der Temperaturgradient mittels eines optischen Heizvorgangs hergestellt wird.
 - 5. Reparaturverfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, bei dem der Temperaturgradient mittels eines induktiven Heizvorgangs hergestellt wird.
- 6. Reparaturverfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, bei dem der Temperaturgradient mittels eines Gießofens zum Herstellen eines Gussteils mit direktional gerichteter Mikrostruktur hergestellt wird.
- 7. Reparaturverfahren nach Anspruch 5, bei dem der Temperaturgradient mittels einer Hot Box hergestellt wird.
- 8. Reparaturverfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, 35 bei dem eine Wärmebehandlung des Basismaterials in den Prozess des Verlötens des Lotes (7, 17) integriert ist.

20

PCT/EP2005/000884

3

- 9. Reparaturverfahren nach einem oder mehreren der vorherigen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
- das Pulver des Lots zumindest teilweise, insbesondere ganz aus Nanopulver besteht.
 - 10. Reparaturverfahren nach einem oder mehreren der vorherigen Ansprüche,
- 10 dadurch gekennzeichnet, dass

das Lot in Form einer Paste oder einer Folie in die zu reparierende Stelle eingebracht wird.